

## 单节 2.5A 开关型锂电池管理 HM5061

### 概述

HM5061 是一款具有恒流恒压充电模式的锂电池充电管理芯片。可以对单节（4.2V）锂电池进行快速高效地充电。其采用电流模式 PWM 降压型开关控制结构，为锂电池快速充电提供了微型、简单且高效的解决方案。

HM5061 内置防倒灌功能，所以实际应用不需要输入端接二极管防倒灌。

HM5061 由外部 Sense 电阻设定高精度的充电电流，内部由分压电阻和精准的参考电压将电池的浮充电压设定在单节（4.2V）同时具有高达 $\pm 1\%$ 的精度。当输入电源去掉后，芯片会自动进入低电流休眠模式，电池的漏电流低至 3 $\mu$ A。当充电周期结束后，如果单节电池电压降到 4.1V 后，芯片将自动重新对电池进行充电。芯片还有充电定时保护功能，充电 6 小时后自动关断。

### 应用场合

- 充电设备
- 便携式笔记本电脑
- 手持设备

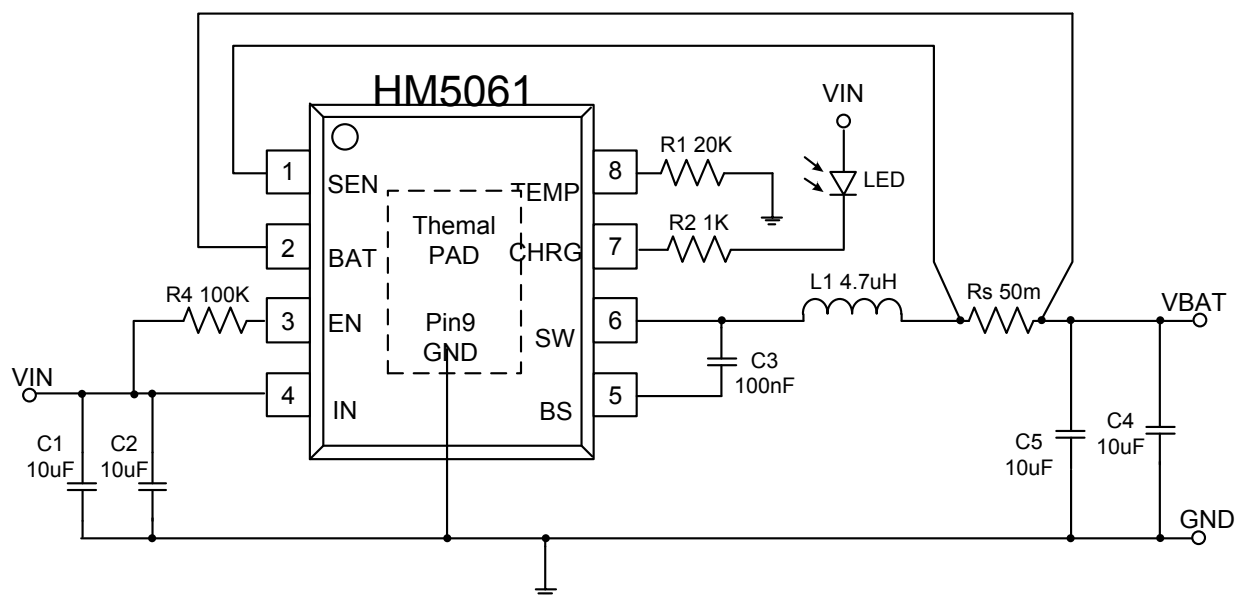
### 特点

- 输入电压范围: 4.7V~16V
- 内置防倒灌功能
- 内置输入自适应功能
- 内置软启动，防止上电瞬间的大电流过冲
- 高效电流模式 PWM 降压型开关控制结构
- $\pm 10\%$ 的充电电流精度
- 采用固定开关频率以保证最小的噪声
- $\pm 1\%$ 的充电电压精度
- 自动再充电
- 充电定时功能 6 小时
- 输入电源去除自动进入休眠模式
- 电池电压较低时自动进入涓流充电模式
- 采用低 ESR 的陶瓷电容输出稳定
- 电池温度检测

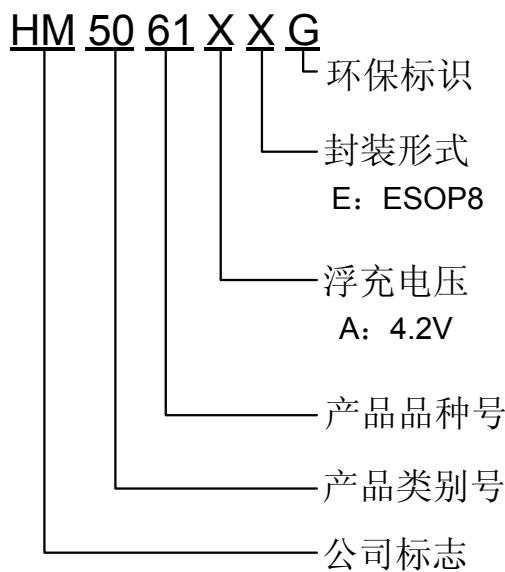
### 封装形式

- 8-pin ESOP8

## 典型应用图

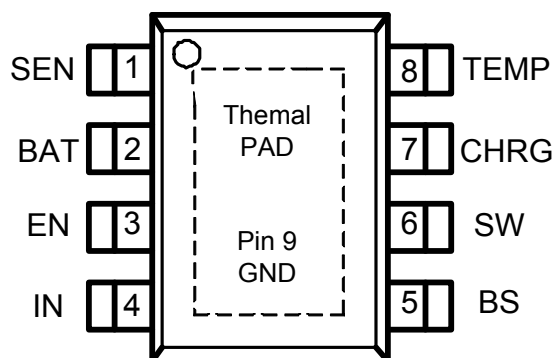


## 选购指南



产品型号	产品说明
HM5061AEG	$V_{\text{FLOAT}} = 4.2\text{V}$

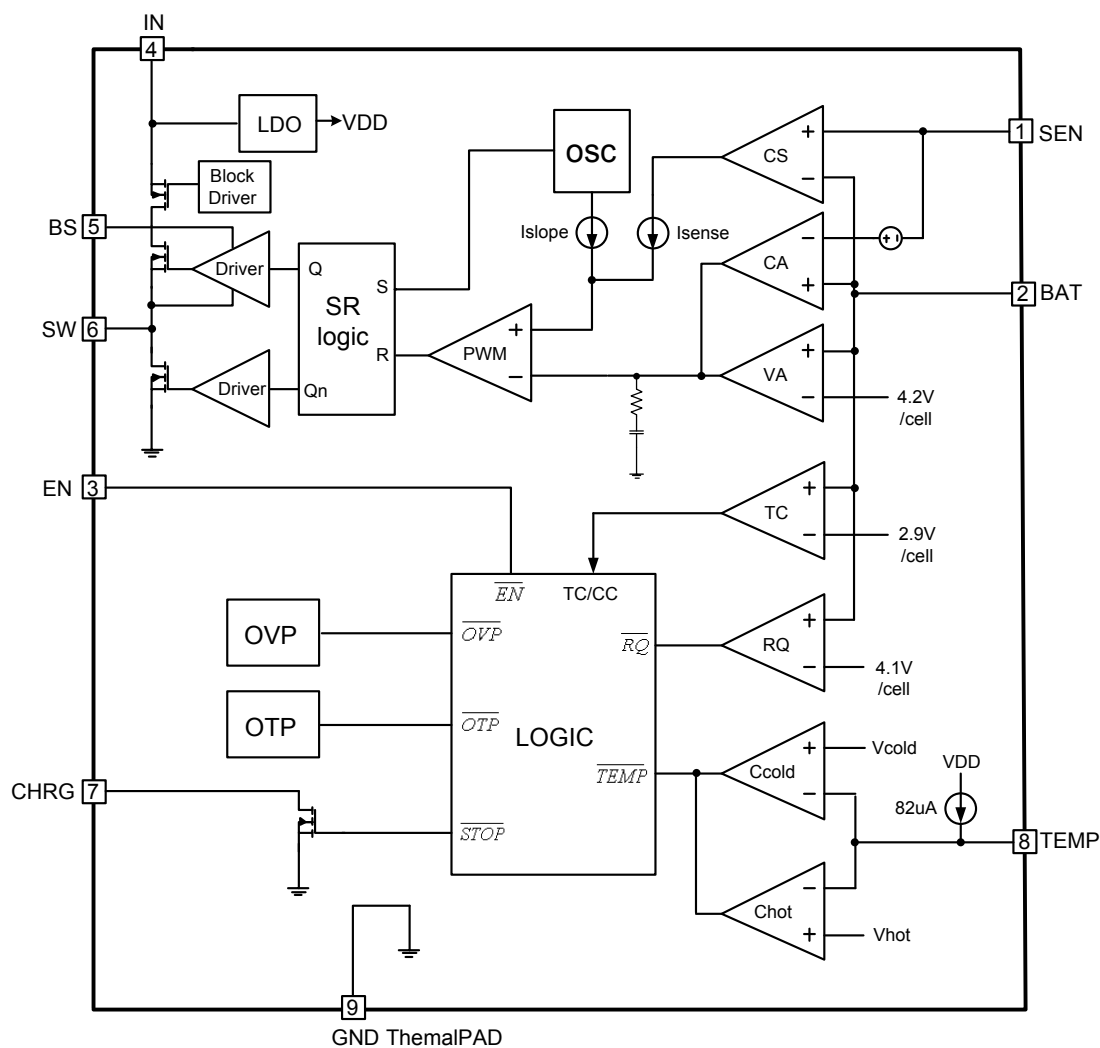
## 产品脚位图



## 脚位功能说明

PIN 脚位	符号名	功能说明
1	SEN	充电电流设置脚。输出电流由外部电阻按公式计算得到： $I_{OUT} = 100mV/R_s$ ;
2	BAT	电池接入端，负反馈引脚，从通过输出外接电阻接受反馈电压；
3	EN	控制芯片的开关；
4	IN	电源输入脚，IN 的输入范围是4.7V到16V。需要低ESR的10μF输入电容靠近芯片。
5	BS	上管驱动端；
6	SW	开关输出端；
7	CHRG	开漏输出，通常接LED指示灯或者上拉电阻到电源。当充电结束时，该管脚由强下拉变为关断；
8	TEMP	温度检测脚，外接热敏电阻用于检测电池温度。当温度超出范围时终止充电。当温度检测管脚不用时，外接一个20k电阻到地；
9	散热 PAD	芯片的散热PAD是整个芯片的GND端。

## 芯片功能示意图



## 绝对最大额定值

参数	范围	单位
VIN, CHRG, BS SW, SEN, EN 电压	-0.3~18	V
TEMP	-0.3~6	V
SW脚电流	3.8	A
封装热阻 $\theta_{JA}$	63	°C/W
封装功耗	1.98	W
工作环境温度范围	-40~85	°C
最大结温范围	-40~150	°C
储存温度范围	-55~150	°C
引脚温度和时间	+300 (10S)	°C

注意：绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值，请在任何情况下勿超出该额定值。

## 电气参数

HM5061ASPG (4.2V)工作条件: TA=25℃, VIN=5V, RS = 0.05Ω, 除非另行标注

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VIN	输入电压		4.7	5	16	V
IIN	输入电流	BAT 端空载	-	2	-	mA
		EN=0V, VIN=10V	-	10	-	uA
ISLEEP		输入不接, BAT 流入电流, VBAT=4.2V	-	2	-	uA
VFLOAT	浮充电压	测试条件, IBAT=2A    HM5061A	4.158	4.2	4.242	V
VSNSC	恒流采样电压	VBAT=3.5V	90	100	110	mV
VSNST	涓流采样电压	VBAT=2.5V	-	10	-	mV
VTEMI	充电截止采样电压		5	10	15	mV
VRECH	再充电电压		4.03	4.1	4.15	V
VTRCL	涓流充电电压	VBAT 上升	-	2.9	-	V
VINUV	VIN 欠压保护	VIN 下降	-	3.9	-	V
	欠压迟滞		-	300	-	mV
VINOV	VIN 过压保护	VIN 上升	-	18	-	V
	保护迟滞		-	800	-	mV
VASD	自动关断阈值	VIN-VBAT	-	100	-	mV
VENON	EN 开启电压	EN 上升	-	1.45	-	V
VENOFF	EN 关断电压	EN 下降	-	1.4	-	V
OTP	过温保护		-	160	-	℃
OTP_hys	过温保护迟滞		-	20	-	℃
ITEMP	TEMP 引脚输出电流	VTEMP=1V	-	82	-	uA
VTHOT	Hot 保护阈值电压	VTEMP 下降	-	0.54	-	V
VTCOLD	Cold 阈值电压	VTEMP 上升	-	2.3	-	V
FOSC	开关频率		400	500	600	kHz
DC	最大占空比		-	95	-	%
VIN <sub>ADJ</sub>	输入自适应电压		-	4.65	-	V
VCHRG	CHRG 引脚低电压	ICHRG=5mA	-	0.4	0.6	V

## 原理描述

HM5061 是一款恒流恒压锂电池充电控制器，采用了电流模式 PWM 降压开关型架构。其充电电流由外接于 SEN 和 BAT 引脚的检测电阻来设定。单节电池的浮动电压由内部设定为 4.20V。对要求高精度浮动电压的锂电池而言，芯片内置参考电压，电压放大器和电阻分压器为其浮充电压提供了高精度调整。

当 VIN 输入电压比电池电压高 100mV 以上时，充电周期开始。在充电周期开始时，如果电池电压低于涓流充电阈值，充电器则进入涓流充电模式，涓流充电电流由芯片内部设定为 10% 的满额电流。当电池电压超过涓流充电阈值，充电器进入满额恒流充电模式。在恒流充电模式中，充电电流通过外部的检测电阻  $R_s$  和一个内部 100mV 的参考电压来设定， $I_{OUT} = 100mV/R_s$ ；

当电池电压接近于浮充电压时，充电电流开始减小。当充电电流降低到 10% 的满额充电电流时，一个内部比较器会关断 CHRG 脚处的下拉 N 沟道 MOSFET，来指示接近终止充电周期状态。如果要重新启动充电周期，可以去掉输入电压并重新输入或将充电器关断片刻。同样，如果单节电池的电压降低到再充电阈电压以下时，一个新的充电周期又开始。电池充满后，如果输入电压未去除，则关断充电器；当输入电压去除时，充电器则进入休眠模式，这样极大地减小了电池电流消耗且增加了待机时间。

TEMP 脚连接一个负温度系数的电阻到地以检测电池温度是否符合条件。当温度超出 0~50°C 范围以外，充电周期将被暂停。如果不需要温度检测功能，直接接一个 20KΩ 电阻到 GND。

工作流程图

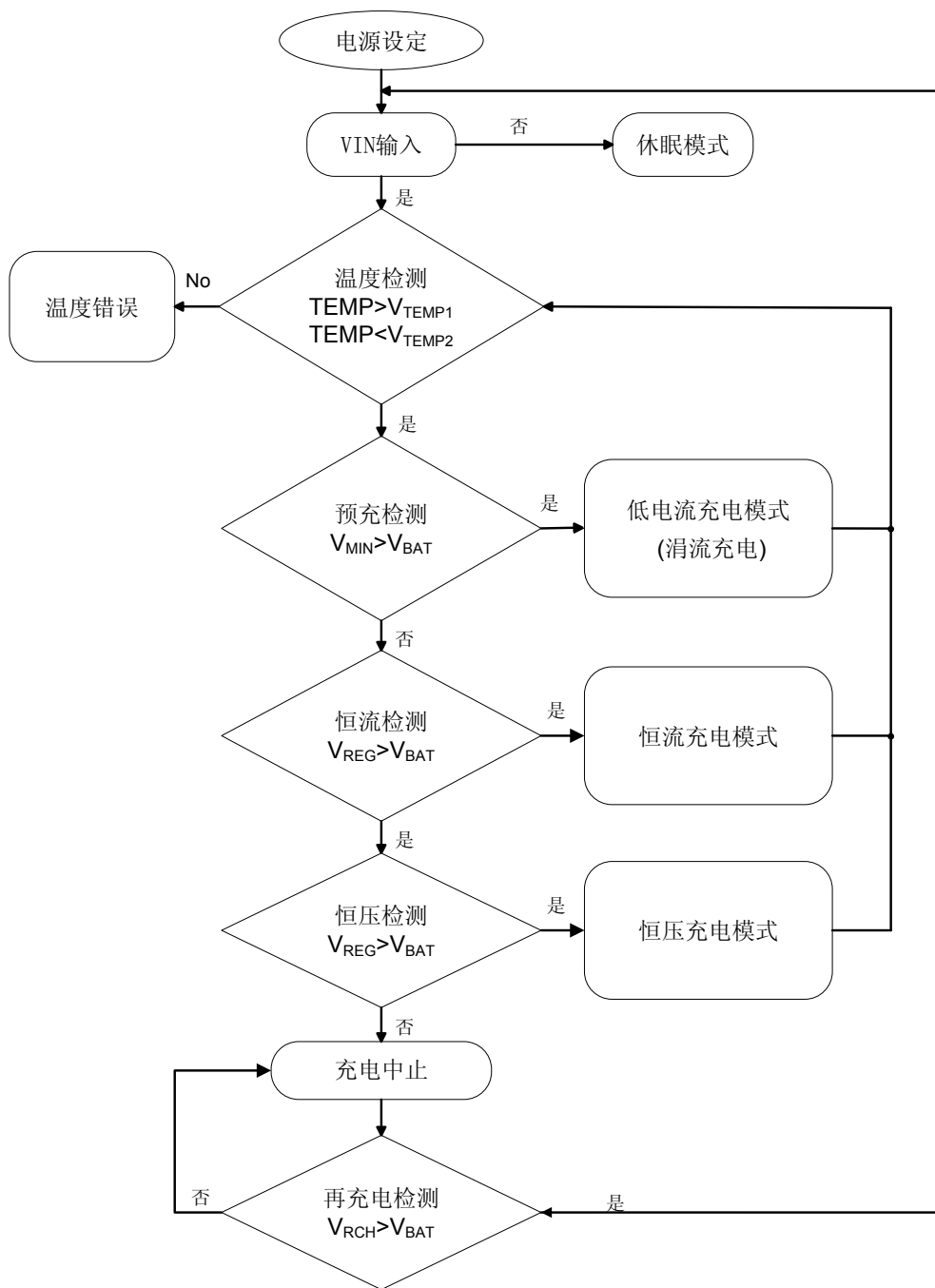


图1: 工作流程图

## 充电条件和模式

如果电池温度超出 VTEMP1 到 VTEMP2 范围时 HM5061 将中止充电，当电池温度恢复到安全范围内芯片自动恢复充电。HM5061 实时检测电池电压。如果电池电压比最小涓流电压阈值低，HM5061 会在涓流模式下对电池进行充电，涓流电流为 10% 的满额充电电流，图 2 为一个典型的充电流程图。

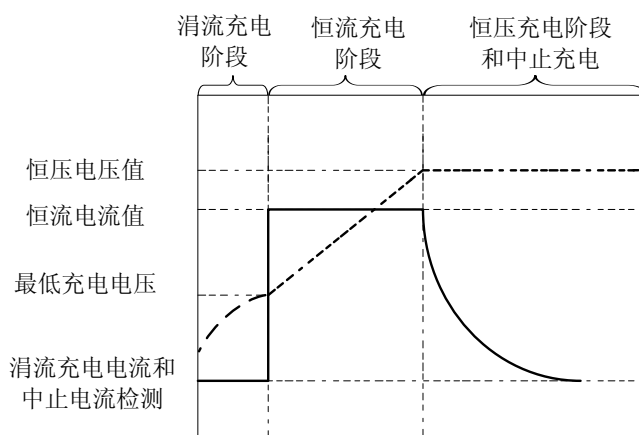


图 2: 典型充电流程图

## 充电中止和再充电

HM5061 在恒压充电阶段实时检测充电电流，在充电电流下降到充电中止电流阈值时充电中止且显示充电结束信号。当电池电压再下降到 4.1V(4.2V 产品)时芯片对电池进行再充电。

## 电池温度检测

靠近电池组端接入一个负温度系数的热敏电阻可用来监视电池温度，除非检测的电池温度在可接受的范围内，否则充电器将不允许充电。在 HM5061 的 TEMP 脚外接电阻选型计算公式如下：

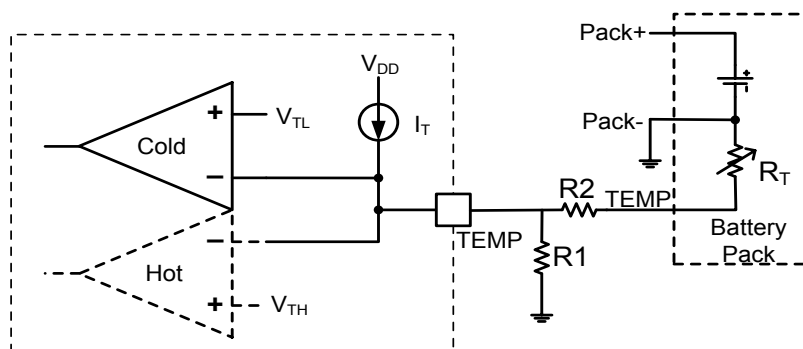


图 3: 热敏电阻选择对应的电路

R1, R2 和 RTH, RTL 的关系如下：

$$\frac{1}{R_{TH} + R_2} + \frac{1}{R_1} = \frac{I_T}{V_{TH}} \quad \frac{1}{R_{TL} + R_2} + \frac{1}{R_1} = \frac{I_T}{V_{TL}}$$

其中 RTH 和 RTL 分别是热敏电阻的高温和低温的电阻值，可以根据需要的温度查出其对应的电阻值。VTH, VTL, IT 为设计值，其中 VTH=0.56V, VTL=2.36V, IT=82uA。将这些值带入上面的计算公式可算出 R1 和 R2 对应的电阻值。

注意：上面给出的 VTH, VTL, IT 都有一定的取值范围，所以算出的值和测试的值可能略有偏差。所以可以根据测试的温度微调一下 R1 和 R2 的值。



如果不需要电池检测功能，可以直接将 TEMP 管脚连接一个 20k 电阻到 GND 即可。

## 充电状态显示

HM5061 通过 CHRG 脚的输出状态显示不同的充电过程。表 1 总结了 CHRG 脚的各个工作状态。此 CHRG 脚可以驱动一个 LED 灯来显示不同的状态。

充电状态	CHRG 脚状态
电池在涓流和恒流充电进程中	低
充电完成	高阻
温度检测错误或休眠模式	高阻

## 自动关断电压(ASD)和充电定时功能

当输入电压和电池电压 VBAT 的压差低于 100 mV 时，IC 将进入自动关断模式。为了防止电池充电过程中意外情况导致充电功能不正常，芯片设有充电定时保护功能，当充电开始时，芯片开始计时，计时到 6 小时后，芯片自动关断充电，此时只有输入端从新掉电再接上之后充电循环从新开始。

## 涓流充电

在充电周期开始时，如果电池电压小于涓流充电阈值，芯片直接进入涓流充电模式，此充电电流至为 10%的恒流满额电流。

## 关断模式

当 HM5061 的 EN 脚被拉低到地，芯片将会关断。在此关断模式下，CHRG 脚输出高组态且芯片静态电流低至 10uA。

## 输入和输出电容

输入电容 C<sub>IN</sub> 是用来吸收转换器所有的输入开关纹波电流。它必须具有足够的纹波电流等级。最坏情况下的纹波电流有效值近似于输出充电电流的一半。实际电容的值大小不是关键。固体钽电容在相对小的 SMT 封装上具有很高的纹波电流等级。但其作为输入旁路电容时必须谨慎。当适配器电源热插入到充电器时会产生较高的输入浪涌电流，而固体钽电容在遭受非常高的开启浪涌电流时有令人熟悉的失效机制。选择最高电压等级的电容可能会使此问题最小化。可在使用之前请教制造商。

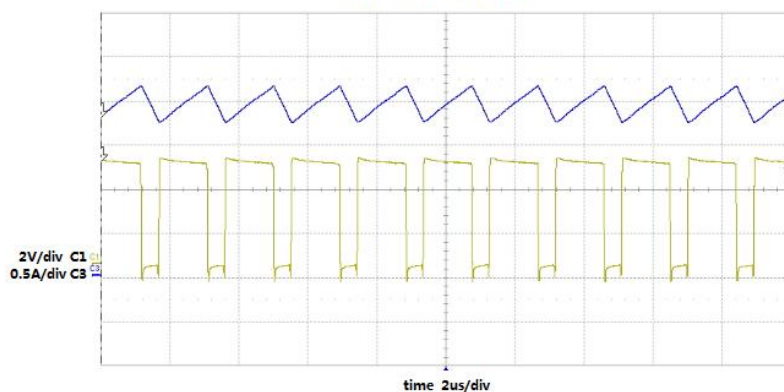
输出电容 C<sub>OUT</sub> 的选择主要由使纹波电压和负载阶跃响应最小化的等效串联电阻（ESR）来确定的。输出的纹波电压近似由下式限定：

$$\Delta V_{OUT} \leq \Delta I_L (ESR + \frac{1}{8f_{OSC} C_{OUT}})$$

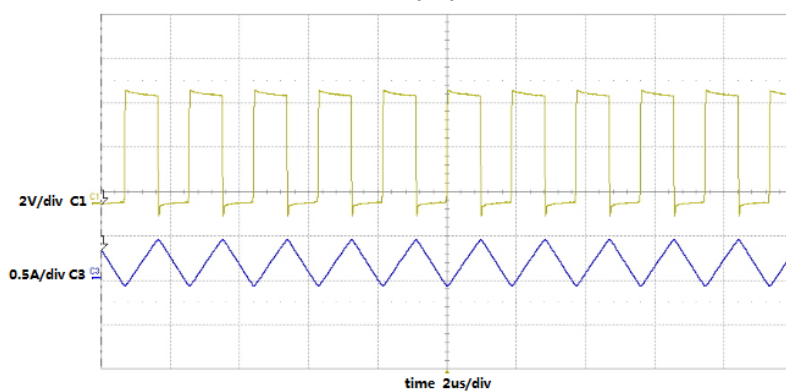
因为  $\Delta I_L$  随输入电压增大而增大，输入电压最大时输出纹波最高。一般来说，只要 ESR 满足要求，电容将足以用来滤波和满足必须的 RMS 电流。开关纹波电流依靠输出电容的 ESR 和电池的阻抗在电池和输出电容之间分流。通常考虑 EMI 满足电池上最小纹波电流要求。磁珠或电感在 1.1MHz 的开关频率下会增加电池的阻抗。如果输出电容的 ESR 为 0.2Ω，在有磁珠或电感时，电池阻抗上升到 4Ω 时，只有 5%的纹波电流会流进电池。

## 典型性能参数

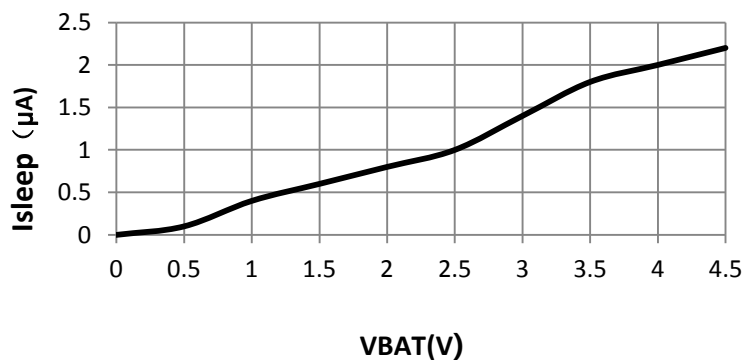
电感电流 (CC) 和开关波形



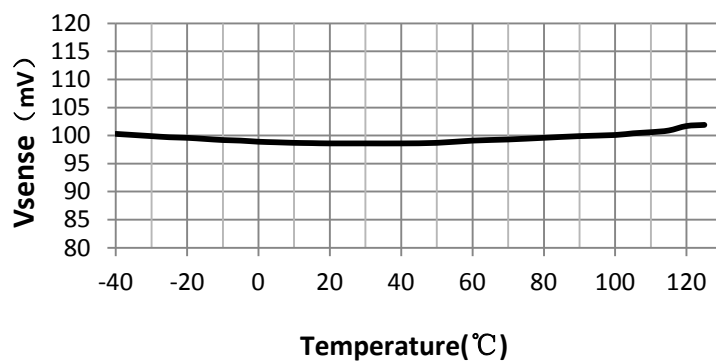
电感电流 (TC) 和开关波形



Isleep vs. VBAT

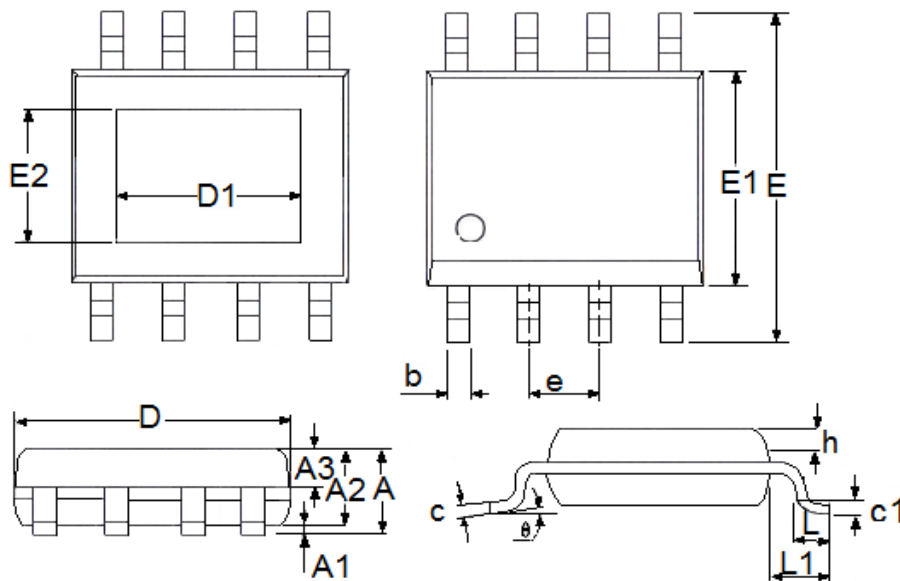


Vsense vs. Temperature



## 封装信息

● 封装形式: ESOP8



参数	尺寸 (mm)		尺寸 (Inch)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.3	1.75	0.0512	0.0689
A1	0	0.2	0.0000	0.0079
A2	1.25	1.65	0.0492	0.0650
A3	0.5	0.7	0.0197	0.0276
b	0.33	0.51	0.0130	0.0201
c	0.17	0.25	0.0067	0.0098
D	4.7	5.1	0.1850	0.2008
E	5.8	6.2	0.2283	0.2441
E1	3.8	4	0.1496	0.1575
e	1.27(TYP)		0.05(TYP)	
h	0.25	0.5	0.0098	0.0197
L	0.4	1.27	0.0157	0.0500
L1	1.04(TYP)		0.0409(TYP)	
θ	0	8°	0.0000	8°
c1	0.25(TYP)		0.0098(TYP)	
D1	3.1(TYP)		0.122(TYP)	
E2	2.21(TYP)		0.087(TYP)	